

# 長庚大學醫療機電工程研究所

## 畢業生畢業出路調查問卷

### 一、說明

長庚大學醫療機電工程研究所為參加國際工程教育認證，以提升本所教育品質、畢業生就業之競爭力，達成提高本所學術聲譽、社會認同及工程教育國際化目標，希望各位同學能協助填答本份問卷，非常謝謝您。

### 二、畢業生畢業出路調查

(請勾選其中一項 1.服兵役 2.繼續進修 3.就業 4.其他出路)

**1.服兵役** (免服役或服補充兵的同學請勾選 2.繼續進修 3.就業 4.其他出路)

- 義務役..... 預備軍官  預備士官  一般兵  
 志願役..... 常備軍官  常備士官  一般兵  
 國防役..... 民間企業  政府單位  
 替代役

**2.繼續進修** (進修學位、校別、領域均須勾選)

- 進修學位..... 博士  碩士  未決定  
校別..... 本校  國內他校  國外  未決定  
領域..... 醫工  理工類 (非醫工)  文法商  未決定

**3.就業**

- 醫療器材  電子資訊  民生化工  生技製藥  法律  
 商業  公職  服務業  其他職業，請說明

**4.其他出路**，請說明\_\_\_\_\_

### 三、本所教育目標

長庚大學醫療機電工程研究所自成立以來秉持「勤勞樸實」的校訓，以培育具有創造力、自我成長能力且「理論與實務結合」之醫療機電工程人才為目標。除了提供學生紮實之理論基礎訓練外，並著重專業實驗與專題研究，以培養同學對未來職場工作之適應力與競爭力。

非  
常  
不  
同  
意  
非  
常  
不  
同  
意  
普  
通  
意  
同  
意

1. 本所發展符合上述教育目標.....
2. 本所課程設計符合上述教育目標.....
3. 本所師資涵蓋本系研究領域所需之專業知識.....
4. 本所教師與學生間的互動及輔導學生成效極佳.....
5. 本所課程規劃考量產業需求，並培養學生將所學應用在  
工程實務的能力.....
6. 本所軟硬體設備促成良性的師生互動.....
7. 本所軟硬體設備營造出有利學生發展專業能力的環境.....
8. 本所提供學生使用相關專業設備與工具的學習環境.....
9. 本所提供足夠的資訊設備進行與教育目標相符之教學活動.....
10. 就以上之項目，請提供您個人的意見與建言

---



---



---

四、修畢本所所有課程，您認為獲得的核心能力有？

非  
常  
不  
同  
意  
非  
常  
不  
同  
意  
普  
通  
意  
同  
意

1. 理論分析能力.....
2. 醫療機電工程設計與分析能力.....
3. 醫療機電實驗規劃與執行能力.....
4. 口頭報告及溝通能力.....
5. 計畫書與論文撰寫能力.....
6. 應用工程相關軟硬體工具能力.....
7. 醫療實務應用能力使用.....
8. 外語及資料檢索吸收科技新知能力.....

就以上之項目，請提供您個人的意見與建言

---



---



---

\*非常謝謝各位同學的填答